HEAT EXCHANGER

Publication number: JP61201797 (A)

Publication date:

1986-09-06

Inventor(s):

INATANI MASATOSHI; NAKAMA HIROTO

Applicant(s):

MATSUSHITA REFRIGERATION

Classification: - international:

C25D7/00; C25D5/16; C25D7/04; F28D15/04; F28F1/10; F28F1/42; F28F13/18; C25D7/00; C25D5/00; C25D7/04;

F28D15/04; F28F1/10; F28F13/00; (IPC1-7): C25D7/00; F28F1/42

- European:

C25D5/16; F28D15/04B; F28F13/18

Application number: JP19850042228 19850304 Priority number(s): JP19850042228 19850304

Abstract of JP 61201797 (A)

PURPOSE:To accelerate boiling heat transfer by a heat exchanger tube by carrying out expanding work for fixing heat radiating fins and by forming an uneven metallic layer on the inner wall surface of work for fixing heat radiating fins and by forming an uneven metallic layer on the inner wall surface of the heat exchanger tube by plating so as to increase the surface area. CONSTITUTION:A heat exchanger tube is expanded so as to fix heat radiating fins on the outside of the tube, and a metallic layer having ruggedness is formed on the inner wall surface of the heat exchanger tube by plating with a plating soln. contg. an oxyethylene surfactant and chloride ions as additives. A copper plating soln. such as an acidic plating soln. contg. copper sulfate is advantageously used as the plating soln. from the viewpoint of heat conductivity. the viewpoint of heat conductivity.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Also published as:

P2667146 (B2)

⑩ 日本国特許庁(JP)

昭61-201797 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

6)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和61年(1986) 9月6日

7/00 C 25 D F 28 F 1/42 Q - 7325 - 4K6748-3L

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審査請求

熱交換器 60発明の名称

> 願 昭60-42228 ②特

願 昭60(1985)3月4日 23出

⑫発 明 者

谷 稲

敏 E

東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内

明者 79発

中間

啓 Y

東大阪市高井田本通3丁目22番地

東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内

の出 願 人 松下冷機株式会社

個代 理 人

外1名 弁理士 中尾 敏男

明

1、発明の名称

熱交換器

2、特許請求の範囲

伝熱管を拡管することにより、放熱フィンを固 定する熱交換器であって、拡管作業後、オキシエ チレン系界面活性剤と低濃度の塩化物イオンを添 加剤として加えたメッキ液により、前記伝熱管内 壁面に、凹凸を有する金属メッキ層を形成してな る熱交換器。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は熱交換器や、ヒートパイプに利用され る、特に液媒体を流動させる放熱フィン付の熱交 換器に関する。

従来の技術

熱交換部材に多孔質層を形成し、表面積の増大、 沸騰伝熱の促進効果をはかることは一般に知られ ているが、伝熱管内に多孔質層を形成することは 焼結、溶射法では困難であるから通常はメッキ法

を利用する。しかしこの様な表面積を増大し沸騰 伝熱の促進効果をはかるために行うメッキ層は、 平滑メッキと違った条件で加工し、適度なポーラ ス性と突起を有するメッキ層に仕上げる必要があ る。この様なメッキ層を形成する方法としては、 通常の平滑メッキを得るために必要な錯塩や、に かわ状物質、光沢剤、結晶微粒子化のための添加 剤などはメッキ液中に配合しないか、極く微量と したメッキ液を使用し、メッキ条件としては一般 的に高温で高電流密度で行ない、メッキ液は高速 の流動攪拌を行うことにより形成される。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、この様な条件で伝熱管内壁面等 にメッキ液を導入しても仲々内部まで均一に多孔 質状のメッキをすることができず、錯塩の少ない 不安定なメッキ液条件となっているため短時間に て分解を起こし、量産性に向かないばかりか、伝 熱管パイプ壁面とメッキ層との密着も不充分であ り、液媒体の流動時および振動や衝撃にてメッキ 層が剝離してしまうなどの欠陥があった。

さらに、伝熱管を拡管することにより、放熱フィンを固定する熱交換器にあっては、凹凸状のメッキを形成しても、拡管時に、変形または離脱してしまう欠陥があった。

本発明は上記問題点に鑑み、均一にかつ密着性の優れた凹凸状のメッキ層を形成し、表面積の増大した、沸腾伝熱の促進効果がはかれる伝熱壁面をもつ熱交換器を提供するものである。

問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するために、本発明の熱交換器は、放熱フィンを固定するための拡管作業後、オキシエチレン系界面活性剤と適度な濃度の塩化物イオンを介在させたメッキ液を伝熱管内に流し、伝熱管側をカソードとし電気メッキを施すことにより、伝熱管内壁面に条こん、またはざらつきのある凹凸を有する金属メッキ層を形成したものである。

作用

本発明は上記した構成によって、メッキ液中の オキシエチレン系界面活性剤が、金属イオンと錯

体を作り、塩化物イオンが適度な凹凸状を形成するのに働く。さらに、拡管作業後、電気メッキにより凹凸状態を形成させるので、凹凸状態の変形や離脱がなく、品質上安定した熱交換器を得ることができる。

すなわち錯塩の少ない不安定なメッキ液や過度 な条件でのメッキ工法を必要としないので、メッ キ液の分解も少なく、メッキ層と伝熱管壁面との 密着も良好となり、前記条こん、またはざらつき をもつ凹凸の金属メッキ層が表面積の増大と沸腾 伝熱の促進効果を計ることができることとなる。

実 施 例

以下本発明の一実施例について、第1図から第4図を参考にしながら説明する。

1 は銅パイプの伝熱管2とアルミニウムの薄片 ・加工した放熱フィン3とからなる熱交換器である。

この伝熱管2の内壁面4には凹凸の銅メッキ層 5が形成されている。また、この伝熱管2の両端 6 a, 6 b はかしめ加工と溶接により完全にシー ルされ、内部にはフロンガスが封入されている。

のスペーサー1 7が挿入されている。また1 8 は メッキ液 9 に空気をふき込むエアーポンプである。 次にかかる構成での熱交換器の製造方法につい て説明する。

まず、銅パイプの伝熱質10と放熱フィン3と を定位置にて仮嵌合しておき、伝熱管10を所定 の拡管機で拡管し、伝熱管10と放熱フィン3と を圧着させておく。次に、この伝熱管10と連結 管11と循環ポンプ12とを組み合わせ、メッキ 槽7中のメッキ液9を伝熱管10の内部に循環さ せる。この時、メッキ液9としては1509/ℓ $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, $509/\ell H_2SO_4$, $0.059/\ell$ ポリオキシエチレンオレイルエーテル、および 0.3ミリモルの塩酸を加えた酸性硫酸銅メッキ液 を使用する。そこで、直流電源1 4 よりチタン棒 に白金メッキを施した対極15側をアノードとし、 接続端子16及び伝熱管10側をカソードとする。 よって、伝熱管10の内壁面にメッキ液9中の銅 イォンが銅として析出することになる。この時の 電流値は約100mA/cmlで、時間は約20分間

とした。またメッキ液9の温度はメッキ槽7のヒーター8により加熱され、約5○°Cとした。

とて通常のメッキ液であれば、伝熱管1 O内 壁面全体に均一な厚みで銅が析出するが、メキシエチレン系の界面活性剤である ポリオキシエチレンイルと、0.3ミ リオキシエチレンイルと、塩素イオ サモルという低機度の塩をに均一を厚みの網メオキ ンとはなる。とはないの理由は、低濃度の塩素イオンが とになる。この理由は、低速度に結合するとになる。 である。とが終れるにより生にお銅メッキ層 とになる。この理由は、低速度に結合すると である。さの様にして得られた銅メッキ層 5は凹凸の高さの差が約100μmのものとなる。

次に、伝熱管10の内壁を湯洗により洗浄し、 乾燥したのち、フロンガスを内部に封入し、両端 6a, 6bをかしめ溶接することにより、伝熱管 2と放熱フィン3とをもつ熱交換器1が完成する。

この様にして得られた熱交換器1は伝熱管2の の 内壁面4の凹凸メッキ層5が、表面積を増大させ る効果と共に、沸騰伝熱の促進効果を計るだけで

1 ミリモル以上になると、錯体化している銅イオンとの結合が安定化するため、全体に均一な厚みで銅が析出するため、塩素イオン濃度は低濃度である1 ミリモル以下にしておく必要がある。

さらに、対極15として使用されるチタンに白金メッキした材料は、貴金属であり、耐久性および電気伝導性にすぐれ、量産用の電極としては最適ではあるが、対極15としての電極材料に飼材を使用しても問題なく、凹凸の金属メッキを形成する。

発明の効果

以上の様に本発明は、放熱フィンを固定するための拡管作業後、伝熱管内壁面にオキシエチレン系界面活性剤と、低濃度の塩化物イオンを添加剤として加えたメッキ液により、凹凸を有する金属メッキ層を形成した、熱交換器であり、安価で、量産可能をメッキ条件で、塩素イオン濃度とメッキ液温度、電流密度、メッキ時間、及び、切り替え等の管理により凹凸の形状を安定化し、かつ密着性の優れた凹凸のメッキ層を形成させ、表面積

はなく、内壁面 4 でフロンガスが液化した時、液体層が、メッキ層 5 の凸部にて粒滴となり、内壁面 4 より平滑面よりも早く、離れるため、厚い断熱層である液体層が形成されないので、凝縮時の伝熱も促進されることにもなる。すなわち、フロン液化ガスを封入し、気化、凝縮を繰り返す、放熱フィン付のヒートバイブの様を熱交換器 1 の伝熱効率を著しく良くしたものが得られる。

尚、本発明の実施例では凹凸のメッキ層を形成させる手段として酸性硫酸銅メッキ液を使用したが、熱伝導性の面でも可能であり、銅メッキにで銅をであり、銅メッキにない。また界面活性剤としたが、メリエチレンオレールやボリオンエチレングリコールやボリオンエチレングリコールやボリオンエチレングリコールやボリオンエチレンがである。また塩酸にでもでものである。ただし、塩素イオン濃度ができる。ただし、塩素イオン濃度がではいません。ただし、塩素イオン濃度が

を増大し、沸騰伝熱の促進効果が計られ、さらに 凝縮における伝熱効率を促進させる効果もあり、 容易に高効率の伝熱管壁面を形成することができ る。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す熱交換器の第2図A-A/横断面図、第2図は同熱交換器の縦断面図、第3図は同熱交換器の斜視図、第4図は同メッキ装置の概略図である。

1 ……熱交換器、2 ……伝熱管、3 ……放熱フィン、5 ……凹凸の金属メッキ層、9 ……メッキ液、1 5 ……対極。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



